

Spend Your Money Wisely

精準行銷 創造最大效益

台灣：全球最重要的半導體製造市場

2011年台灣在IC設計、OSAT、MEMS、LED、封裝測試等相關產業中顯露鋒芒，晶圓代工及IC封測奪下全球第一、IC設計營收全球第二，接連帶動半導體設備及材料投資金額，2011年台灣相關設備資本支出將達80.5億美元，全球第二。另一部分，材料總採購金額則將達96.2億美元，蟬連全球最大單一市場。預估2012年設備及材料市場，更將分別達到68.8億美元及99.8億美元! (Source: SEMI)

參展台灣唯一的國際半導體展 - SEMICON Taiwan

2011年SEMICON Taiwan匯集80,000人次半導體產業上下游供應鏈重量級大廠代表與會，絕對是您在台灣推廣產品、尋找策略夥伴的最佳平台!

參展 SEMICON Taiwan 三大理由

「SEMICON Taiwan 國際半導體展」提供您接觸產品使用者、主要購買決策者和影響者的絕佳機會，更是一個教育消費者、展現最新半導體相關技術與設計的最佳平台。參加SEMICON Taiwan 你將可獲得以下效益:

- 第一線接觸產業供應鏈中主要購買決策者及關鍵影響者
- 迅速拓展您的產業人脈、商業機會
- 透過展覽、論壇和活動贊助，有效提升公司品牌知名度及曝光率

主題專區 - 強調利基優勢

- 先進封測專區 Advanced Packaging/Testing Pavilion
- 內埋元件基板專區 Embedded Substrate Pavilion
- 綠色管理專區 Green Management Pavilion
- 微系統專區 MEMS Pavilion
- 二手設備專區 Secondary Equipment Market Pavilion

主題特展 - 完整呈現品牌特色

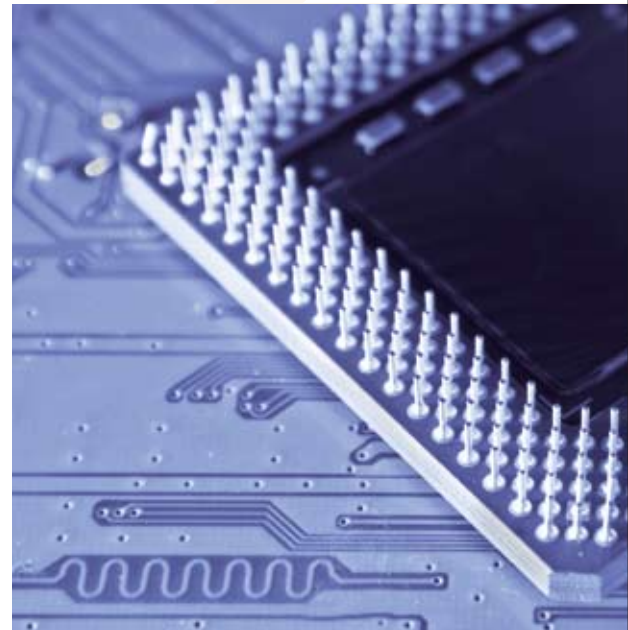
- IC Expo Taiwan
- LED Taiwan



立即參展SEMICON Taiwan 2012 突顯產業競爭力 !!

攤位及行銷機會，請洽SEMI

李敏華 小姐 | 電話：03.573.3399 分機 224
傳真：03.573.3355
Email：ali@semi.org



台灣的全球影響力

- 半導體代工產值全球 No.1
- 半導體封裝測試產值全球 No.1
- 12吋量產晶圓廠數量全球 No.1
- 半導體設備採購額全球 No.2
- 半導體材料採購額全球 No.1
- LED產能全球 No.1
- LED設備採購額全球 No.2
- IC設計營收全球 No.2



www.semicontaiwan.org



SEMICON Taiwan 四大方案 網羅目標客戶

SEMICON Taiwan 為參展商規劃多樣超值服務，是提供您主動出擊、創造多方曝光、接觸更多潛在客戶及合作夥伴的最佳平台，為您與買主共創雙贏！

- 買主採購洽談會 - 媒合最佳合作夥伴**
 直接與全球知名大廠面對面商談合作方案，拓展新商機。2011年Panasonic、Philips、Renesas、Toshiba，皆來台灣參與SEMICON Taiwan採購洽談會，尋找最佳合作夥伴。
- 創新技術發表會 - 推廣新技術/產品最佳平台**
4/30前報名發表會，即可免費享有於展區發表會場30分鐘演講機會，是對目標客戶介紹創新產品和技術解決方案的最好平台。
- 產業聯誼活動 - 迅速拓展產業人脈**
 開幕典禮、高科技菁英領袖晚宴、菁英高爾夫球賽，多元化的聯誼活動，增加您的人脈交流。
- 主題行銷宣傳機會 - 創造最大曝光效益**
 運用網路廣告、資料庫行銷、雜誌、報紙等平面廣告、公關議題操作等宣傳手法將SEMICON Taiwan行銷全球，為您提升能見度及創造最大曝光效益！

立即連絡SEMI 量身打造最佳行銷方案!

攤位價格

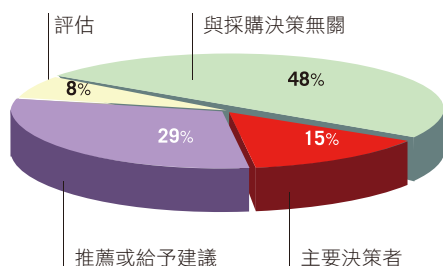
		標準攤位	技術專區	LED Taiwan	IC Expo Taiwan
會員	空攤位	NT\$ 106,785	NA	NT\$ 106,785	NA
	基本裝潢	NT\$ 135,135	NT\$ 106,785	NT\$ 128,047	NT\$ 106,785
非會員	空攤位	NT\$ 142,695	NA	NT\$ 142,695	NA
	基本裝潢	NT\$ 181,440	NT\$ 142,695	NT\$ 165,375	NT\$ 142,695

(價格含稅)

SEMICON Taiwan 參觀者

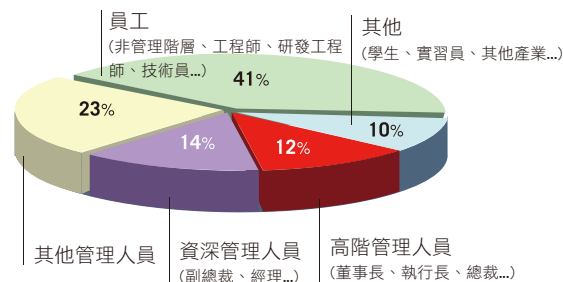
參觀者採購權級

52% 具有採購決策權或影響力



參觀者職稱

45% 為產業中高階管理階層



重量級買主雲集

SEMICON Taiwan吸引來自世界各地的重量級IDM、晶圓代工及組裝、測試大廠參與，2011年觀展企業包括(以下依字母排序)：

- | | | | | | |
|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------------|
| • Amkor | • Epistar | • Mediatek | • NVIDIA | • Qualcomm | • STATS ChipPAC |
| • ASE | • Etron | • Micron | • NXP | • Realtek | • Toshiba |
| • ATI | • Faraday | • MXIC | • Panasonic | • Renesas | • TSMC |
| • Broadcom | • GREATEK | • Mosel | • Winbond | • Rexchip | • UMC |
| • Chipbond | • HiMax | • MStar | • Powerchip | • SilTerra | • VIS |
| • ChipMOS | • Inotera | • Nanya | • Powertech | • SPIL | • Vishay |
| • Epasil | • KYEC | • Novatek | • ProMOS | • SSMC | • Xilinx |